

## Raporty Spółek ESPI/EBI

# Przydział obligacji imiennych serii I MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

07-06-2019 15:14:35 | Bieżący | EBI | 26/2019

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) informuje, że w dniu 07 czerwca 2019 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii I o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 7 213 000 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych). O zamiarze emisji obligacji Spółka powiadomiła w raporcie bieżącym EBI nr 18/2019 z 26 kwietnia 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 77 podmiotów (76 osób fizycznych oraz jednej osoby prawnej) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

- Mirosław Pasięka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu  
  
Mirosław Pasięka

